

附表一

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：除另予註明外，為新台幣仟元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期最高餘額 (註四)	期末餘額 (註四)	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金 必要之原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限額	資金貸與總限額 (註三)	
												名稱	價值			
1	TSMC Partners	台積電中國 子公司	其他應收關係 人款項	\$ 7,259,500 (USD250,000仟元)	\$ 3,774,940 (USD130,000仟元)	\$ 3,774,940 (USD130,000仟元)	0.25%~0.26%	有短期融通資 金之必要	-	購置設備	\$ -	-	\$ -	\$ 38,635,609 (註一)	\$ 38,635,609	
			台積太陽能 公司	其他應收關係 人款項	1,161,520 (USD40,000仟元)	-	-	-	有短期融通資 金之必要	-	營運週轉	-	-	-	15,454,244 (註一)	38,635,609
			台積固態照明 公司	其他應收關係 人款項	871,140 (USD30,000仟元)	-	-	-	有短期融通資 金之必要	-	營運週轉	-	-	-	15,454,244 (註一)	38,635,609
2	TSMC Development	台積太陽能 公司	其他應收關係 人款項	2,323,040 (USD80,000仟元)	2,323,040 (USD80,000仟元)	1,495,457 (USD51,500仟元)	0.21%~0.23%	有短期融通資 金之必要	-	營運週轉	-	-	-	5,322,907 (註一及五)	13,307,266 (註五)	
			台積固態照明 公司	其他應收關係 人款項	2,613,420 (USD90,000仟元)	2,613,420 (USD90,000仟元)	203,266 (USD7,000仟元)	0.24%	有短期融通資 金之必要	-	營運週轉	-	-	-	5,322,907 (註一及五)	13,307,266 (註五)
3	TSMC Global	台積公司	其他應收關係 人款項	5,807,600 (USD200,000仟元)	-	-	-	有短期融通資 金之必要	-	支應母公司短期營 運所需	-	-	-	49,954,386 (註二)	49,954,386	

註一：資金個別貸與金額分別不得超過TSMC Partners及TSMC Development淨值百分之十，且不得超過借款人淨值百分之三十。但借款人為台積公司或台積公司直接或間接持有表決權股份百分之百之其他國外子公司，不受前述之限制；另借款人為台積公司直接或間接持有表決權股份百分之九十以上(含)之子公司，不受借款人淨值百分之三十之限制，惟個別貸與之金額仍不得超過TSMC Partners及TSMC Development淨值百分之四十。

註二：資金個別貸與金額不得超過TSMC Global淨值百分之十，且不得超過借款人淨值百分之三十。但借款人為台積公司或台積公司直接或間接持有表決權股份百分之百之其他國外子公司，不受前述之限制。

註三：資金貸與總額分別不得超過TSMC Partners、TSMC Development與TSMC Global淨值。

註四：係董事會決議之金額。

註五：係按當地財務會計準則編製之財務報表計算。